









PRODUKT ÜBERSICHT EUROPA





STANDORTE WELTWEIT



ASIEN HQ Tokio Japan, gegründet 1956

(Notiert im ersten Abschnitt der

Vertriebsbüros: Produktionsstätten: 8

Design Center: 20 11

EMEA

Design Center: HQ München Deutschland, Vertriebsbüros: Produktionsstätten: 1

8 5

3

gegründet 1986

HQ San Jose CA. USA,

Design Center:

AMERIKA

.

.

MITARBEITER WELTWEIT



GRUPPE 2.309 in der Produktion 3.280 325 im Engineering

.

.

EMEA 130 in der Produktion

385 110 im Engineering

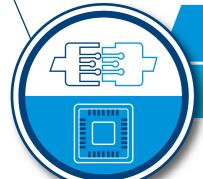
JAHRESUMSATZ



GRUPPE 333 Mio. Euro

EUROPA 104.8 Mio. Euro

ABTEILUNGEN

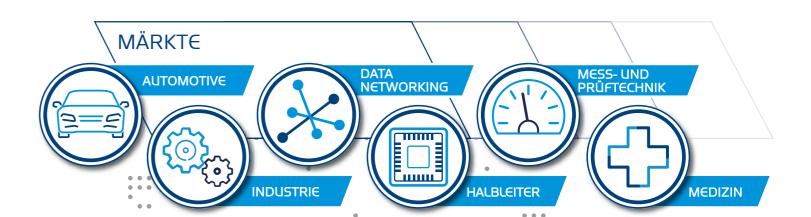


CONNECTOR SOLUTIONS

Standard- und kundenspezifische Steckverbinder, Kabelkonfektionen

TEST SOLUTIONS

Test- und Burn-In Sockel, Testkontaktoren, Modultest-Adapter, PCB-Design



DESIGN CENTER



• Komplexe 3D CAD-Konstruktion

- Design-FMEA Analyse mittels FEM
- Strukturmechanik
- Moldflow für Kunststoffe
- Thermische Simulation (Strömung und Statik)
- Signalintegrität
- Schaltungssimulation
- Hochauflösendes 3D-Prototyping
- Kunststoffe (Fotopolymer)
- Metall (LMF Laser Metal Fusion)
- Eigener Musterbau

TESTLABOR



- Hochspannungs- und Hochstromprüfung
- Hochfrequenz-Messungen
- REM (Rasterelektronenmikroskop)
- EDX (Energiedispersive Röntgenspektroskopie)
- Computer-Tomographie / Röntgenprüfung
- Röntgen-Fluoreszenz-Spektrometer
- De-Rating

UMWELT

- Klima- & Temperaturkammern
- Mischgas-Kammer (4 Gase)

.

- Schock- und Vibrationskammer
- Schadgaskammer (Korrosionstest)
- IP Test

.

Biege-Rotationsprüfgerät

PRODUKTION

.

.



In unserer Produktionsstätte in Frankfurt (Oder) fertigen wir Steckverbinder, Kabelkonfektionen und Testkontaktoren auf einer Fläche von 5.148 m².





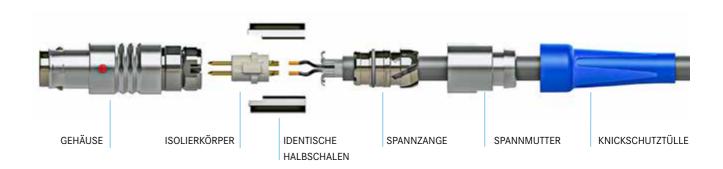


Y-CIRC P - SERIE

Yamaichi Electronics bietet mit der Y-Circ P Serie einen optimierten Push-Pull Rundsteckverbinder an. Die Rundsteckverbinder-Serie wurde in Deutschland entwickelt und qualifiziert und wird in unserer Produktion in Frankfurt (Oder) gefertigt. Dies garantiert eine kurze Reaktionszeit auf die Anforderungen unserer europäischen Kunden. Die hohe Fertigungstiefe gewährleistet höchste Qualität und kurze Lieferzeiten. Das Produktportfolio umfasst auch unterschiedliches Zubehör für die Y-Circ P Rundsteckverbinder-Serie sowie für Kabelkonfektionen.



Nutzen Sie unseren KONFIGURATOR







- Mechanische Kodierung über das Gehäuse
- Verschiedene Kodierungsmöglichkeiten
- 5.000 Steckzyklen garantiert

IP50: S-SERIE

- Mechanische Kodierung über hermaphroditische Isolierkörper
- 5.000 Steckzyklen garantiert

IP68: T-SERIE

- Mechanische Kodierung über das Gehäuse

- Wasserdicht

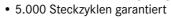




WEITERE INFORMATIONEN AUF SEITE 13







• Patentierte einteilige Spannzange





 Verschiedene Steckverbindergrößen in IP50 und IP68 • Die Steckverbinder sind kürzer als vergleichbare marktübliche Modelle • Das patentierte Halbschalendesign ermöglicht

eine einfache und fehlerfreie Montage • Kundenspezifische Pin-Layouts und Layouts für hohe Datenraten wie Cat6A

• 100% Made in Germany



KABELSTECKVERBINDER: PLUGS



GERÄTEDOSEN FÜR KABELSTECKVERBINDER



WASSERDICHTE GERÄTEDOSEN





KABELSTECKVERBINDER: GERÄTEDOSEN





GERÄTEDOSEN FÜR KABELSTECKVERBINDER



PCB GERÄTEDOSEN



Y-CIRC M STECKVERBINDER







M12 RUNDSTECKVERBINDER Y-CIRC M

Die Y-Circ M-Serie besteht aus Rundsteckverbindern mit Schraub- oder Push-Pull-Verriegelung nach M12-Spezifikation. Das Produktportfolio umfasst die standardisierten Varianten von A-kodiert bis High-Speed X-kodiert CAT6_A. Alle Varianten sind als Kabelkonfektionen in verschiedenen Längen und Kabeltypen erhältlich.



Nutzen Sie unseren KONFIGURATOR

M12 RUNDSTECKVERBINDER Y-CIRC M

- A, B, D-Kodierung gemäß IEC 61076-2-101
- Optionaler hochgradiger EMI-Schutz mit 360°- Schirmverbindung
- X-Kodierung nach IEC 61076-2-109
- L-Kodierung für Stromübertragung nach IEC 61076-2-111
- Vibrationssichere Verriegelung
- Wahlweise mit Schraubverriegelung oder Push-Pull-Verriegelung nach IEC 61076-2-012



PUSH-PULL-VERRIEGELUNG NACH IEC 61076-2-012

- Platz- und zeitsparend
- Rückwärtskompatibel Die Push-Pull Gerätedose eignet sich sowohl für M12 Push-Pull Steckerverbinder als auch für herkömmliche Steckverbinder mit M12 Schraubgewinde.
- Robust & sicher Lange Rasthaken rasten tief in der Buchse ein und sorgen so für maximale Robustheit auch bei Torsionsbelastungen. Bestätigt wird die korrekte Verriegelung durch ein haptisches und akustisches Signal. Verriegelt zuverlässig auch in schwer zugänglichen Bereichen und bei begrenztem Bauraum.
- IP65 / IP67 geschützt
- Kodierungen A, B, D, X, L für zuverlässige Signal-, Daten- und Stromübertragung
- Gemäß IEC 61076-2-012







Neben der einfachen Entriegelung auf engem Raum bietet die Entriegelungshilfe auch die Möglichkeit der Farbcodierung.





FELDKONFEKTIONIERBARE M12 STECKVERBINDER 8X & 4D

- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Modulares System zur kundenspezifischen Anpassung des Steckverbinders









- · Industrielles Ethernet
- Profinet
- Ethernet / IP
- EtherCat
- Max. 100 Mbit





• CAT6A Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (bis zu 10 Gbit/s)







IHRE VORTEILE

Schutzart IP65 / IP67

Entwickelt und hergestellt in Deutschland

• A, B, D, X und L Kodierungen verfügbar

· Push-Pull und Schraubverriegelung verfügbar

Y-CON INDUSTRIE-STECKVERBINDER

CONNECTOR SOLUTIONS

Y-CON INDUSTRIE-STECKVERBINDER



INDUSTRIE RJ45-SERIE Y-CON

Das IP-geschützte, robuste Y-Con-System umfasst RJ45-Steckverbinder und Kabelkonfektionen. Ein einzigartiges Merkmal der Serie ist die optionale Integration von 2 zusätzlichen Powerkontakten in das RJ45 Steckgesicht zur Übertragung von bis zu 3,1 A. Das System ermöglicht Datenraten bis zu CAT6_A.



- RJ45 plus optionale Stromübertragung bis zu 3,1 A
- Erstklassige Produkte zum Schutz gegen Vibration, EMI und mechanische Belastungen
- Bis zu 1.500 Steckzyklen
- Einsetzbar für einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis zu 120°C
- Wählbare Anzahl von Kontakten für Stecker 4, 6, 8, 10

Y-CON IP20

- IP20 Lock für vibrationssichere RJ45 Verbindungen
- Erhöhter EMI-Schutz durch zusätzliche Produktmerkmale
- · Optionale Powerkontakte

Y-CON PROFIX CAT6_A STECKVERBINDER

- · Werkzeuglose Montage
- Optionale zusätzliche Powerkontakte bis zu 3,1 A @ 70°C
- Übertragungsraten bis zu 10 Gbit

Y-CON IP67/68/69K

- Push-Pull-Verriegelungsmechanismus
- Metallcover für hohe mechanische Stabilität
- Spezielles Verriegelungssystem für vibrationssichere RJ45 Verbindungen
- Erhöhter EMI-Schutz durch zusätzliche Produktmerkmale
- Schutzart IP67/68 /69K
- · Optional verwendbare Powerkontakte

PLUGS UND JACKS

- Optionale Powerkontakte mit bis zu 3,1 A @ 70°C
- Optionale Magnete
- Optionale Lichtleiter geeignet für Reflow Lötverfahren
- Übertragungsraten bis zu 10 Gbit
- Anzahl Kontakte je nach Anwendung wählbar





SCHALTSCHRANKDURCHFÜHRUNGEN VON RJ45 AUF M12

Mit der neuen Schaltschrankdurchführung können Sie einfach von einer internen RJ45-Schaltschrankverkabelung (IP20) auf eine externe M12-Verkabelung (IP67) wechseln. Verschiedene Kodierungsvarianten (A8-, D4- und X-Kodierung) sorgen für die Anpassung an die geforderte Übertragungsleistung und bieten mit der A8 die Möglichkeit zusätzlicher Stromübertragung.















Y-SPE – INDUSTRIAL SINGLE PAIR ETHERNET

Single Pair Ethernet (SPE) ist eine zukunftsorientierte Kommunikationsplattform elektrischer bzw. elektronischer Komponenten und Maschinen und in der Industrie der Schlüssel zu einer effizienten und kostengünstigen Datenübertragung vom Sensor bis zur Cloud. Die Nutzung von zwei, anstatt wie bisher vier oder acht Kontakten, reduziert Kosten, spart Platz, Gewicht und Zeit bei der Montage.

Die Steckgesichter entsprechen den IEC-Normen, die bereits freigegeben oder in Vorbereitung sind.

Steckgesichter nach IEC 63171-2 Steckverbinder nach IEC 63171-5 Steckverbinder nach IEC 63171-6 Steckverbinder nach IEC 63171-7







IHRE VORTEILE

- Übertragungslängen von bis zu 1.000 m und Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
- Zusätzliche Stromübertragung bis zu 50 W über Power over Data Line (PoDL) möglich
- Steckgesichter der Subnormen IEC 63171-2 /-5 /-6 /-7 mit IP20 oder IP6X Lösungen verfügbar
- M12-basierte Steckverbinder mit Schraub- oder Push-Pull-Verriegelung (nach IEC 61076-2-012)



Y-HDE - SPE FÜR AUTOMOTIVE

Mit der Serie Y-HDE bietet Yamaichi Electronics differenzielle High-Speed-Steckverbinder an, die auf kleinstem Bauraum Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für den Automotive-Bereich bieten. Mit Übertragungsraten bis zu 20 Gbps bei 100 Ohm differentieller Impedanz und getestet in Anlehnung an die LV214/USCAR überzeugt der Y-HDE in vielen High-Speed Applikationen.



IHRE VORTEILE

- High-Speed Data Ethernet entwickelt und getestet für Automotive Applikationen
- Datenübertragung bis zu 15 Ghz/20 Gbps
- 100 Ohm Differenzialimpedanz
- 7 verschiedene Kodierungen der Single-Typ Version
- · Mechanische und farbliche Kodierung
- · Platz- und gewichtssparendes Design
- Single, Double und Quad Versionen



Y-CIRC P - PUSH-PULL FÜR SPE

Yamaichi bietet neben zahlreichen anderen High-Speed Steckverbindern auch High-Speed Lösungen für die Y-Circ P Produktgruppe an. In unserem hauseigenen Labor können wir Pin-Layouts für High-Speed Anwendungen entwickeln und simulieren. Das S1-Pin-Layout ermöglicht die Übertragung von Single Pair Ethernet bis zu 10 Gbit/s nach IEC 802.3ch und von Automotive-Ethernet-Signalen nach Open Alliance Standard TC9.

- Übertragung von Single Pair Ethernet bis zu 10 Gbit/s nach IEC 802.3ch
- Innovatives, zum Patent angemeldetes Isolator- und Kontaktdesign
- Zuverlässiger Push-Pull-Mechanismus
- Min. 5.000 Steckzyklen







CONNECTOR SOLUTIONS KABEL



KABELKONFEKTIONEN

Yamaichi Electronics ist der einzige Anbieter, der im Bereich Kabelkonfektionen eigene Steckverbinder der Serien Y-Circ M (M12), Y-Circ P (Push-Pull), RJ45 sowie USB aus einer Hand anbietet. Diese Bündelung von Steckverbinder-Fertigung und Kabelkonfektionierung an einem Fertigungsstandort garantiert kurze Reaktionszeiten und die schnelle Realisierung von Kundenanfragen.

Hierfür ist in Frankfurt (Oder) ein übergreifender Produktionsstandort geschaffen worden. Dieser verfügt über Spritzgussund Hot-Melt-Maschinen, vollautomatische Abisolier - und Zerspanungsmaschinen sowie Dreh- und Fräsanlagen. Zusätzlich sind auch Assemblierungen mit zugekauften Komponenten möglich.



Y-FFC - FLEXIBLE FLACHBANDKABEL

Um die Produktfamilie der verschiedenen FFC-Steckverbinder zu vervollständigen, bietet Yamaichi Electronics flexible Flachbandkabel (FFC) aus eigener Produktion (Frankfurt (Oder) an – also "FFC Made in Germany". Die FFCs werden mit modernsten Produktionsanlagen hergestellt und erfüllen Automotive-Standards.

IHRE VORTEILE

- Pin Count bis zu 200
- Unterschiedliche Pitches, z.B. 0,5 mm, 1 mm oder 2 mm Abstand
- Unterschiedliche Pitches und Breite der Einzellitzen möglich (z.B. zum Übertragen von Power- und Signalkontakten)
- Unterschiedliche Kontaktierungsarten an beiden Enden der FFC
- Abschirmung über Abschirmfolie vorhanden

Yamaichi bietet FFCs für ihre eigenen Steckverbinder-Serien wie Y-Lock oder HF601 an, aber auch jede Art von kundenspezifischem FFCs.

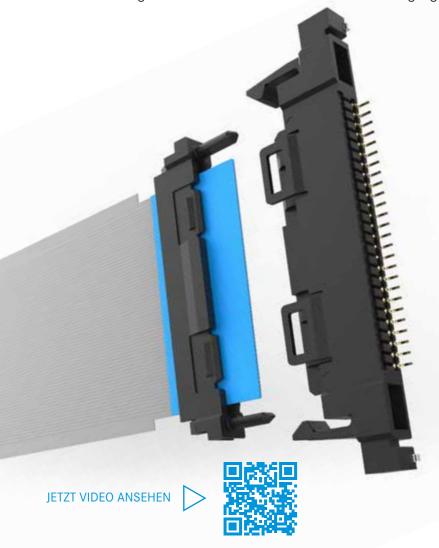




CONNECTOR SOLUTIONS INTERNE STECKVERBINDER

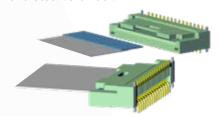
Y-LOCK PULLFORCE

Die Y-Lock-Steckverbinder-Serie kombiniert ein platzsparendes und prozesssicheres Design mit intelligenter und zuverlässiger Technologie. Das Steckverbinder-System ist für Anwendungen mit hohen Anforderungen ausgelegt. Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen, kann Y-Lock ein breites Anforderungsspektrum hinsichtlich mechanischer, klimatischer und elektrischer Spezifikationen erfüllen. Das Y-Lock System wurde in Anlehnung an die LV214 qualifiziert und ist uneingeschränkt für den Einsatz im Automotive Bereich geeignet.



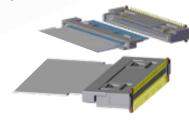
Y-LOCK VERSION 1

Verriegelungsfunktion zwischen dem Versteifungsband auf der FFC und dem Steckverbinder. Kleine Rasthaken am inneren Gehäuse des Isolierkörpers der Steckerseite sorgen für die Verriegelungsfunktion zwischen FFC und Steckverbinder.



Y-LOCK VERSION 2

Der zusätzliche Stiffener wird mechanisch auf der FFC montiert, außerdem existiert eine Verriegelungsfunktion zwischen dem Stiffener und dem Steckverbinder. Das Poka Yoke-System verhindert, dass die FFC falsch gesteckt wird. Der Stiffener bietet eine Führungshilfe beim Einstecken der FFC.



Y-LOCK VERSION 3

Wie bei Version 2, jedoch mit doppelter Verriegelungsfunktion durch frontale und seitliche Haken.



IHRE VORTEILE

- Non-ZIF Board-to-Cable System
- FFC muss nur in die Verriegelung gedrückt werden (One-Push Lock) und kann einfach wieder herausgezogen werden (Pullforce)
- Schnelle und einfache Montage
- Poka-Yoke System
- · Verschiedene Polzahlen verfügbar
- Automatische Montage von FFC möglich
- Qualifiziert auf Basis von LV214

SPECIAL BOARD-TO-BOARD STECKVERBINDER

Die Board Edge-Steckverbinder Serie BEC entspricht dem Standard für MXM1.0- und QSeven-Anwendungen. Die spezielle Kontaktform gewährleistet die mechanische Stabilität bei allen Vibrations- und Schockbedingungen. Diese Steckverbinder-Serie ist auch als High-Speed Version mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps erhältlich. Auch für die nächste MXM-Generation 3.1 bietet Yamaichi eine Lösung an. Abgerundet wird diese BEC-Serie durch einen Power-Steckverbinder. Darüber hinaus umfasst diese Produktgruppe einen Floating Board-to-Board-Steckverbinder. Die Serie HF301 kombiniert eine Floating-Funktion in X-, Y- und Z-Richtung sowie eine mechanische Stabilität und eine Übertragungsrate von 8 Gbps und zusätzliche Power-Pins.

IHRE VORTEILE

- Die BEC- und HF301-Serie wurde auf der Grundlage von Automotive-Spezifikationen entwickelt und getestet
- Spezielle Kontaktkonstruktionen gewährleisten eine lange Lebensdauer bei Stößen, Vibrationen und schwierigen Umgebungsbedingungen
- Alle Steckverbinder werden in IATF16949-zertifizierten Unternehmen hergestellt



ZIF STECKVERBINDER SERIE

Die ZIF-Steckverbinder der Serie HF601 sind für FFC und FPC geeignet. Optionale "Ohren" können für eine verbesserte Haltekraftfunktion verwendet werden. Das spezielle Gehäusedesign ermöglicht ein echtes "Klick-Gefühl". Das Kontaktdesign erlaubt eine Übertragungsrate von 1 Gbps, eine spezielle HDMI-Version ist mit bis zu 3 Gbps erhältlich. Die Serie ist in einer Vielzahl von Stiftzahlen und als 90°/180°-Version verfügbar. Auch die FFCs können von Yamaichi Electronics mitgeliefert werden.

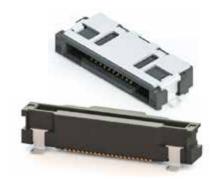
IHRE VORTEILE

- Die HF601-Serie wurde auf der Grundlage von Automotive-Spezifikationen entwickelt und getestet
- Spezielle Kontaktkonstruktionen gewährleisten eine lange Lebensdauer bei Stößen, Vibrationen und schwierigen Umgebungsbedingungen
- Alle Steckverbinder werden in IATF16949-zertifizierten Unternehmen hergestellt

HIGH-SPEED BOARD-TO-CABLE SERIE

Yamaichi bietet verschiedene High-Speed Board-Steckverbinder mit den passenden High-Speed Kabelsystemen an. Alle Steckverbinder-Serien sind Non-ZIF-Steckverbinder, die direkt oder über einen zusätzlichen Adapter mit den Kabeln verriegelt werden. Dies gewährleistet eine einwandfreie Steck- und Verriegelungsfunktion. Die Steckverbinderserien bieten unterschiedliche Pin-Zahlen, Richtungen und Größen. Alle Steckverbinder halten die Impedanzspezifikation von 100 Ohm ein und können mit dem passenden Kabel bis zu 10 Gbps erreichen.

- HF507 Serie for LVDS-Anwendungen mit 21, 31, 41 und 51 Pins
- HF509 Serie for IEEE-Anwendungen mit 10 Pins
- HF513 Serie, der kleinste und schnellste Steckverbinder mit 30, 40 und 50 Pins





CONNECTOR SOLUTIONS INTERNE STECKVERBINDER



YFLEX FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT

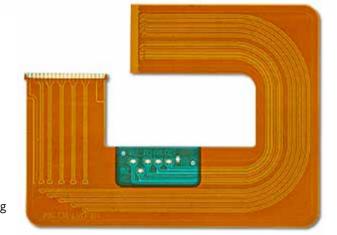
YFLEX ist eine spezielle High-Speed-FPC (Flexible Printed Circuit), die bis zu 112 Gbps mit einer Differenzimpedanz von 100 Ohm übertragen kann. Diese hohe Leistung wird durch verschiedene Merkmale, wie LCP als Grundmaterial, die Kontaktierung verschiedener Schichten durch Silberhöcker und dem speziellen Produktionsprozess erzielt.

Dies macht die YFLEX zum perfekten Partner für unsere High-Speed-Steckverbinderserien wie HF513, HF509, HF601 und HF507. Jede YFLEX wird nach den spezifischen Anforderungen des Kunden entwickelt, sodass alle Parameter wie Pinning, Anzahl der Schichten und Routing individuell angepasst werden können.



IHRE VORTEILE

- Übertragungsrate 56 Gbps-PAM4
- Passende Yamaichi-Non-ZIF-Steckverbinder (Serie HFx) verfügbar
- Geringerer Versatz im Vergleich zu Koaxoder Twinax-Kabeln
- Verlustarmes Material (bis zu 460 mm Länge)
- Geringes Crosstalk-Design für bidirektionale Übertragung



BURN-IN BACKPLANE STECKVERBINDER

Burn-in Backplane Steckverbinder werden für die Verbindung zum Burn-In Ofen eingesetzt. Die typische Testtemperatur beträgt 150°C über mehrere Stunden.

IHRE VORTEILE

- 432 Pins (Signal 200 Pins, GND 200 Pins, Stromversorgung 32 Pins)
- Hohe Betriebstemperatur: 40°C +180°C
- 90°C Ausrichtung
- Niedrige Einschubkraft
- · Robustes Design
- Unterstützt hohe Anforderungen an Kanal-Parallelität (Channel parallelism)

HIGH-SPEED MEZZANINE STECKVERBINDER

Die YTM-Serie verbindet höchste Dichte mit umfassender Modularität und 112G-PAM4-Datenrate. Das modulare Konzept ermöglicht eine große Auswahl an Polzahlen und unterschiedlichen Stapelhöhen.

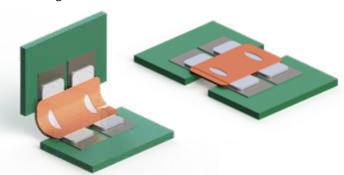
IHRE VORTEILE

- 112 Gbps-PAM4 auf allen differentiellen Paaren
- Steckhöhe mit Stecker und Buchse: 5 mm bis 10 mm in schrittweiser Abstufung von 1 mm
- Höhenerweiterung durch Interposer: 11 mm bis zu max. 40 mm
- Gender neutrales Design mit Zwei-Punkt-Kontakten für bessere Konnektivität
- Verschiedene Polzahlen: 192, 288, 384 bis zu 960 Pins
- Differenzielle Signalpaare bis zu 240 Paare (GSSG)

FLEXIBLER BOARD-TO-BOARD VERBINDER

Der Flexible B-t-B Jumper bietet die Möglichkeit des stufenlosen Biegens weit über einen Winkel von 90°. Dies ermöglicht den Anschluss von Leiterplatten in nahezu jedem gewünschten Winkel. Dank der hitzebeständigen Kapton-Folie lässt sich der flexible B-t-B-Jumper leicht in den Reflow- und SMT-Lötprozess integrieren.

- Kundenspezifische Materialien, Beschichtungen und Polzahlen
- · Möglichkeit der "dichten" Montage auf der Leiterplatte
- Kostengünstig in der Realisierung und Alternative zu starr-flexiblen Leiterplatten
- Tape & Reel Verpackung ermöglicht die problemlose Integration des flexiblen B-t-B Jumpers in die Produktion auch bei hohem Automatisierungsgrad





TRANSCEIVER-MODUL STECKVERBINDER

TRANSCEIVER-MODUL STECKVERBINDER

Yamaichi Electronics ist das führende Unternehmen für 112G High-Speed Steckverbinder. Unser Portfolio enthält Benchmark-Steckverbinder mit Signalintegrität bis zu 112G-NRZ und ist kompatibel für steckbare Modulsteckverbinder der CFPx-, (Q)SFP- und OSFP-Familie. Außerdem umfasst es 112 G Mezzanine und YFLEX – unsere flexible High-End-PCB (FPC).

Yamaichi Electronics spielt eine führende Rolle bei der 112G-Standardisierung und lieferte viele führende Konzepte für MSAs, IEEE, OIF und PICMG.

112GBPS JUMPER CABLE

Die Anforderungen an die Datenübertragungs-Geschwindigkeit erreichen mittlerweile die Obergrenze bestehender Leiterplattentechnologien und somit wird es immer schwieriger, eine konstante und zuverlässige Datenübertragungsleistung zu realisieren.
Um dieses Problem zu lösen, hat Yamaichi ein Jumper Cable-Steckverbinder System entwickelt, das eine stabile Datenübertragung mit 112Gbps PAM4-Signalen ermöglicht.



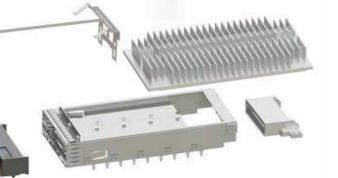
- Erweiterte Signalreichweite durch verlustarmes Kabel im Vergleich zu verlustreicher Leiterplatte
- Vereinfacht das Design von Hochgeschwindigkeits-PCBs
- Reduziert die Anforderungen an das Leiterplattenmaterial

CFP X STECKVERBINDER

Yamaichi Electronics setzt Standards bei CFPx. Wir haben das führende Design für CFP2, CFP4 und CFP8 entwickelt. Wir bauen unsere erfolgreiche Produktserie weiter aus, indem wir marktführende Innovationen für CFP2 112G-PAM4 mit einer Stromkapazität von 2,2 A und mehr realisieren. CFPx ist bereit für die nächste Generation von ACO- und DCO-Modulen.

IHRE VORTEILE

- Bis zu 112G PAM4/64G-NRZ/56G-NRZ pro Differential pair
- Stromkapazität bis zu 2.2 A für die neueste Generation von DCO
- · Host Connector, Plug und mechanische Sets verfügbar
- Maßgeschneiderte Gehäuse und Kühlkörper mit Heatpipes für bessere Wärmeableitung oder geringere Abmessungen
- Unterstützt Belly-to-Belly-Mount-Design
- Single und Dual-Port Designs





TRANSCEIVER-MODUL STECKVERBINDER

OSFP STECKVERBINDER

Yamaichi OSFP-Steckverbinder unterstützen Datenraten von bis zu 800 Gbps pro Port und 112G PAM-4 pro Differential pair. OSFP hat einen integrierten Kühlkörper, der die thermische Leistung verbessert.

IHRE VORTEILE

- OSFP MSA konform
- 1x4-, 2x1- und 2x4-Cage-Konfigurationen
- Bis zu 8 x 112G-PAM4 pro differential pair und 800 GbE pro Steckplatz
- Auch 2x1 SMT-Stapeltyp bis zu 112 G



QSFP | QSFP-DD STECKVERBINDER

Rüsten Sie Ihre QSFP-Schnittstelle auf 112G-NRZ auf. Yamaichi bringt den ersten 56G-NRZ/112G-PAM4 QSFP-Host Connector auf den Markt, der bis zu 400 Gbps pro Port unterstützt.

IHRE VORTEILE

- Für Form A (SFF-8662) und Form B (SFF-8672)
- Bis zu 56G-NRZ oder 112G-PAM4 pro Differential pair
- Große Auswahl an Cages und Kühlkörperhöhen der Bauformen A und B
- Weit verbreitet f
 ür 100/200/400 GbE & InfiniBand EDR/FDR/QDR/HDR
- 1x1, 1x4, 2x1 und 2x6 Cage-Konfigurationen
- Kühlkörper in Fin- und Pin-Ausführung erhältlich
- · Marktführende Wafer-Technologie
- Ermöglicht deutlich höhere Leistungswerte pro Modul als die MSA-Spezifikation





SFP | DSFP/NGSFP | NGSFP-DD STECKVERBINDER

SFP28-Host-Steckverbinder für eine Datenübertragungsrate von 56 Gbit/s PAM-4-Modulation pro Kanal. Die DSFP MSA hat den Vorschlag von Yamaichi als führendes Design ausgewählt. Doppelte Datenrate im Vergleich zu SFP28 bei gleichzeitiger Abwärtskompatibilität mit SFP-Schnittstellen. NGSFP-DD ist der Small Form Factor Pluggable der nächsten Generation mit Double Density. Obwohl die Außenabmessungen kleiner sind als bei SFP-DD, bietet NGSFP-DD im Vergleich zu SFP-DD die doppelte Datenrate.



- SFP: 28Gbps-NRZ und 56Gbps-PAM4 pro Diff.-Paar
- DSFP / NGSFP: 56 Gbps NRZ und 112 Gbps PAM-4 pro Differential pair, 2 x 112G/ch - gleiche Abmessung wie SFP aber 2 Chanels, bis zu 200 GbE pro Steckplatz
- NGSFP DD: PAM4 400G (112G x 4ch), steckkompatibel zu SFP&DSFP Modulen











Y-MFC MINI-FAKRA | FAKRA | HSD

Die Y-MFC Serie von Yamaichi Electronics erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie an leistungsfähige und schnelle I/O-Schnittstellen, die zudem noch Potential zur Kosten- und Gewichtseinsparung bieten.

IHRE VORTEILE

- Entwickelt und getestet für Anwendungen im Automotive-Bereich
- High-Speed Performance
- Platz- und gewichtssparendes Design
- · Verschiedene farbliche und mechanische Kodierungen verfügbar















Y-HDE - HIGH-SPEED DATA ETHERNET

Mit der Y-HDE Serie bietet Yamaichi Electronics differenzielle High-Speed Steckverbinder für den Automotive Bereich an geeignet für beengte Bauräume.





IHRE VORTEILE

- 7 verschiedene Kodierungen der Single-Typ Version
- Datenübertragung bis 20 Gbps
- Platz- und gewichtssparendes Design
- Getestet und produziert für Automotive Applikationen





Y-CMC - CAMERA MODULE CONNECTOR

Im Automotive-Bereich sind Kameras ein unverzichtbarer Standard geworden. Yamaichi Electronics bietet mit der Serie Y-CMC eine Lösung mit PCB-Steckverbinder und passenden Gegensteckern.

Das Fakra-Steckgesicht des Gegensteckers bietet eine Standardschnittstelle an, weitere Schnittstellen, wie z.B. Minifakra, sind auch möglich.

IHRE VORTEILE

- Platzsparendes Design
- Toleranzausgleich
- IP69K Spritzwassergeschützt
- High-Speed Funktion



INPUT/OUTPUT STECKVERBINDER

Y-CCC CAR-COMPLITING-CONNECTOR

Yamaichi Electronics gestaltet aktiv die Zukunft der Verbindungstechnik von Car Computer Systemen mit dem neuen Y-CCC Steckverbinder. Dieses Backplane-Steckverbindersystem erfüllt die strengen Anforderungen an Daten-, Signal- und Stromübertragung, kombiniert mit Robustheit und Funktionalität.

IHRE VORTEILE

- 56 Signalkontakte
- 48 Differential Pairs für High-Speed Übertragung bis PCle 4.0
- 8 Powerkontakte bis zu 20 A
- TH Reflow-Lötversion
- · Schraubbefestigung des Backplane-Steckverbinders

Y-OUAD ANSCHLUSSBOXEN

Y-Quad ist die passende Steckverbinder-Serie für das Quadlock-Steckverbinder-System. Das verbesserte Design gewährleistet eine platzsparende und leicht zu montierende Lösung. Weitere Versionen mit reduziertem Pin-Count, mit / ohne Abschirmung oder mit / ohne PCB sowie Reflow-lötbar sind auf Anfrage erhältlich.

IHRE VORTEILE

- Platzsparendes Design in Bezug auf PCB-Layout und Größe des Steckverbinders
- · Unterschiedliche Pin-Counts auf Anfrage
- · Version für Wellenlöten oder Reflow-Löten (Pin&Paste)

MODULAR JACKS | USB | HDMI, D-SUB & DISPLAY PORT

Yamaichi Electronics bietet ein umfassendes Portfolio aller gängigen E/A-Standardschnittstellen, sowohl auf der Kabel- als auch auf der Steckerseite. Sowohl marktbekannte Standardlösungen als auch kundenspezifische Lösungen sind auf Anfrage erhältlich. Das I/O-Portfolio umfasst die neuesten Produkte für die digitale Ton- und Bildübertragung wie HDMI- und Display Port-Stecker sowie die neuesten Standards für die Daten-, Signal- und Stromübertragung wie USB-C.

- Breites Produktportfolio für Anwendungen in verschiedenen Märkten
- · Steckverbinder für alle relevanten Standardschnittstellen
- Kundenspezifische I/O-Steckverbinderlösungen verfügbar
- Kundenspezifische Kabelkonfektionen verfügbar















KARTENSTECKVERBINDER & PRODUKTIONS-SOCKEL

PROZESSE KUNDENSPEZIFISCH



SIM/MICRO SIM | SD/MICRO SD KARTENSTECKVERBINDER

Yamaichi Electronics bietet eine breite Palette von Kartensteckverbindern auf dem neuesten Stand der Technik für fast alle SIM- und SD-Karten in verschiedenen Formaten an. Alle Produkttypen unterstützen die aktuellen Flash-Speicherkarten Standards.

Die große Vielfalt umfasst verschiedene technische Features, wie z.B. Verriegelungstechniken von Push/Push, Push/Lock bis hin zum Tray Type oder die optionale Ausstattung mit einem Kartenanwesenheitsschalter. Ein besonderes Merkmal ist das spezielle Kontaktdesign für die SIM und SD-Karten, welche Vibrations- und Schocksicherheit auch für Applikationen im Automotiveoder Industriebereich zulässt.

Steckverbinder für Compact-Flash-Karten-Anwendungen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

IHRE VORTEILE

- Yamaichi bietet den passenden Kartenleser für alle gängigen Kartenformate
- Verschiedene Entriegelungstechniken wie Push/Push, Push/Lock oder Tray Type
- Spezielles Kontaktdesign zur Sicherstellung einwandfreier Funktion bei hohen Vibrationen und Schock-Anforderungen









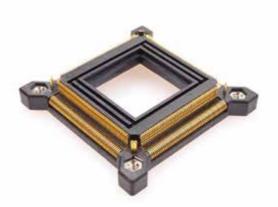
PRODUKTIONS-SOCKEL

Sockel sind in verschiedenen Rastergrößen, Pinzahlen und Arrays in Through-Hole-Technik sowie in kundenspezifischer Bestückungsausführung erhältlich.



IHRE VORTEILE

 Yamaichi bietet eine große Auswahl an Sockeln für die gängigen Standards wie SO-DIMM, QFP, TQFP, BQFP, PLCC, SOP, PGA, SPGA.

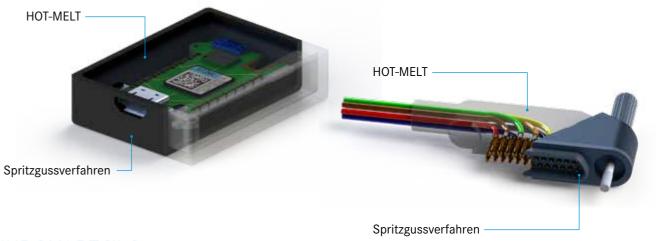


MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN



HOT-MELT TECHNOLOGIE - Y-HMT

Das Niederdruck-Spritzgussverfahren HOT-MELT ermöglicht die schonende Ummantelung empfindlicher elektronischer Komponenten. Die Beständigkeit der eingesetzten Kunststoffe gegenüber hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Ölen oder Desinfektionsmitteln machen das HOT-MELT Verfahren für Bauteile interessant, die gegen schädigende Umwelteinflüsse geschützt werden müssen, wie z.B. in der Automobilindustrie oder Medizintechnik. Die hohe Flexibilität und die vergleichsweise geringen Werkzeugkosten des Verfahrens machen es so auch attraktiv für Kleinserien und den Prototypenbau.



- Niederdruck Spritzguss Verfahren für hochsensible Bauteile
- Geeignet für Kleinserien
- Ideal für den Prototypenbau
- Geringe Werkzeugkosten
- Hohe Flexibilität



KONTAKTIERUNGSLÖSUNGEN FÜR HALBLEITER



Unterstützung aller marktüblichen Geräte





IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Kontaktierungslösungen
- Für Geräte ab 0,25 mm Rastermaß
- Robustes Design für ATE, Zuverlässigkeitstest und Fehleranalyse
- Große Auswahl an verfügbaren Produkten
- Kundenspezifische Designs



KONTAKTIERUNGSLÖSUNGEN FÜR HALBLEITER

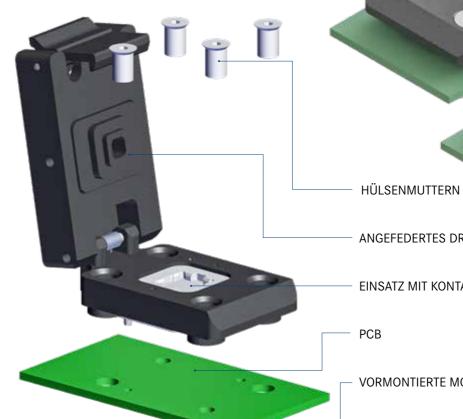


Y-RED - DIE NEUE GENERATION

Um den Markt- und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wurde die nächste Y-RED Generation komplett neu entwickelt. Der Sockel wird nicht nur mit angefedertem Druckstück sowie Stand-off für die Platzierung von Bauteilen auf der PCB Oberseite geliefert, sondern mit eigener Montageplatte. Die Montageplatte, die auch mit Stiffener ausgerüstet werden kann, ist bereits mit Schrauben vormontiert. So ist eine schnelle und bequeme Montage des Sockels auf der Leiterplatte möglich.

SMARTE ASSEMBLIERUNG

- Montageplatte wird auf die PCB-Rückseite gedrückt
- Sockel wird mit Hülsenmuttern von oben verschraubt



ANGEFEDERTES DRUCKSTÜCK

EINSATZ MIT KONTAKTPINS

VORMONTIERTE MONTAGEPLATTE

- Für BGA-/CSP-, QFN und LGA
- Kompakt
- Optimiertes PCB-Layout
- Ab 0,30 mm Pitch



ICT PRÜFADAPTER Y-ETI & FEDERKONTAKTSTIFTE





Y-ETI – DER INNOVATIVE PRÜFADAPTER

Der innovative Prüfadapter Y-ETI von Yamaichi Electronics ist für maximale Flexibilität beim Testen elektronischer Baugruppen ausgelegt. Er ermöglicht die Kontaktierung von Standardanwendungen von geringer Signalqualität und größerem Prüfabstand bis hin zu hochleistungsfähigen Embedded-Lösungen mit Prüfabständen ab ≥0.25 mm.

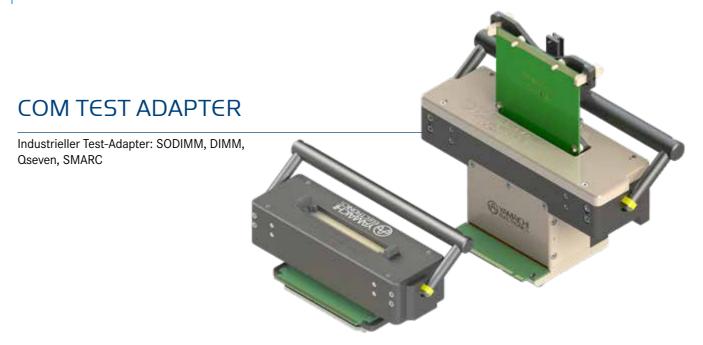


- **Universell:** Ein Prüfadapter für verschiedene Testsystemkonfigurationen
- **Skalierbar:** Für Fein-Pitch ab 0,25 mm bis zu Standard Testpadabständen
- **Optimiert:** Hohe Signalgüte und Zuverlässigkeit vom Prüfling (DUT) bis zum Testsystem
- Individuell: Konfiguration des Testaufbaus entweder mit Kassette oder Test Application Board (TAB)

FEDERKONTAKTSTIFTE

Die Pins für Testkontaktoren und Prüfadapter beginnen bei einem Raster von 0,25 mm. Um den Marktanforderungen beim Testen von bestückten Leiterplatten gerecht zu werden, bietet Yamaichi Electronics Federkontaktstifte für In-Circuit-Tests (ICT) mit einem Rastermaß von 2,54 mm und einer großen Auswahl verschiedener Plunger-Tips an.

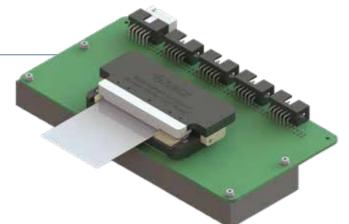






FPC / FFC TESTSOCKEL

- Maximale Effizienz beim Testen und Flashen
- Reduzierter Prüfaufwand
- Geringere Prüfkosten pro Modul
- Inline-Volumentest
- Impedanzkontrolle









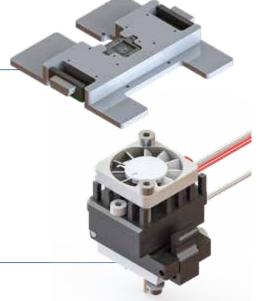
PCB LÖSUNGEN



IHRE VORTEILE

- Kundenspezifische Designs für PCB und Hardware
- Elektrische und thermische Inhouse Simulationen
- Fertigung & Montage bei ausgewählten Partnern
- Beratungsleistung





BIOSENSOREN

BILDSENSOREN

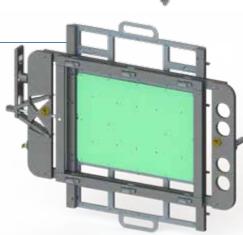


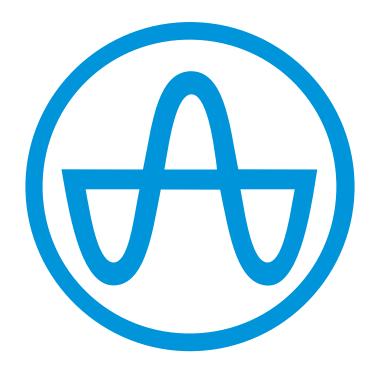
DRUCK-/GASSENSOREN



DOCKINGS

- Vollständig auf Kundenanforderungen zugeschnitten
- Ausgewählte Materialien und bewährte Kontakttechnologie
- Zuverlässige und robuste Bauweise
- Präzise Fertigung und hoher Qualitätsstandard





PRODUKTÜBERISCHT EUROPA

CONNECTOR SOLUTIONS
TEST SOLUTIONS

YED-V1-2|3

DIE TECHNISCHEN DATEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

YAMAICHI ELECTRONIC
Deutschland GmbH
Concor Park
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim-Dornach
Germany

Phone	+49 (0)89 45109-0
Fax	+49 (0)89 45 109 - 110
E-Mail	sales@yamaichi.de
Web	www.yamaichi.de

YAMAICHI ELECTRONICS Italia s.r.l. Centro Direzionale Colleoni Via Colleoni, 1 Palazzo Taurus Ing. 1 20864 Agrate Brianza (MB) Italy

Phone	+39 039 6881-185
Fax	+39 039 6892-150
E-Mail	sales@yamaichi.it
Web	www.yamaichi.it

YAMAICHI ELECTRONICS GB Ltd. 6 The Clockhouse Stratton Park Micheldever Hampshire SO21 3DP Great Britain

+44 (0)7808 493377
+44 (0)1962 774902
sales@yamaichi.co.uk
www.yamaichi.co.uk

YAMAICHI ELECTRONICS

Israel

P.O. # 66 Palmachim 7689000 Israel

 Phone
 +972 54 20444 23

 Fax
 +972 88 664 344

 E-Mail
 sales@yamaichi.co.il

 Web
 www.yamaichi.co.il

